

NACH DEN ZAHLEN

Die nächste 300-mm-Wafer-Fabrik von TI in Lehi, Utah

Investition von

11 Milliarden

US-Dollar

Größte

wirtschaftliche Investition
in der Geschichte Utahs

~800

neue TI-Stellen plus
Tausende von indirekten
Arbeitsplätzen

Baubeginn
Ende

2023

Produktion
bereits ab

2026

Tägliche Herstellung von analogen und
eingebetteten Chips im

**zweistelligen
Millionenbereich**

Entworfen,
um die

LEED-

Gold-Standards
zu erfüllen

Wasserrecycling
mit einer fast

doppelt

so hohen Rate wie
bei den bestehenden
Fabriken

Zukünftige
Investition von

9 Millionen

US-Dollar im
Alpine School
District



Wir starten die nächste Ära
der Halbleiterfertigung
in Lehi, Utah

Besuchen Sie [TI.com/Lehi](https://www.ti.com/Lehi)